



# 2024年12月期 第1四半期決算短信(日本基準)(連結)

2024年5月14日

上場会社名 タツモ株式会社

上場取引所

東

コード番号 6266 URL <https://tazmo.co.jp/irlibrary/#irlib-report01>

代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 佐藤 泰之

問合せ先責任者 (役職名) 常務取締役管理本部長 (氏名) 吉國 久雄

TEL 086-239-5000

四半期報告書提出予定日 2024年5月14日

配当支払開始予定日

四半期決算補足説明資料作成の有無 : 有

四半期決算説明会開催の有無 : 無

(百万円未満切捨て)

## 1. 2024年12月期第1四半期の連結業績(2024年1月1日～2024年3月31日)

### (1) 連結経営成績(累計)

(%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する 四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
2024年12月期第1四半期	5,905	52.8	570		662		425	
2023年12月期第1四半期	3,864	36.0	136		231		219	

(注) 包括利益 2024年12月期第1四半期 826百万円 ( %) 2023年12月期第1四半期 65百万円 ( %)

	1株当たり四半期純利益	潜在株式調整後 1株当たり四半期純利益
	円 銭	円 銭
2024年12月期第1四半期	29.03	
2023年12月期第1四半期	15.11	

### (2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率	1株当たり純資産
	百万円	百万円	%	円 銭
2024年12月期第1四半期	49,899	20,568	40.5	1,380.05
2023年12月期	47,428	20,095	41.7	1,350.22

(参考) 自己資本 2024年12月期第1四半期 20,206百万円 2023年12月期 19,767百万円

## 2. 配当の状況

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
2023年12月期	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
2024年12月期		0.00		24.00	24.00
2024年12月期(予想)		0.00		30.00	30.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 無

## 3. 2024年12月期の連結業績予想(2024年1月1日～2024年12月31日)

(%表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する 当期純利益		1株当たり 当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
第2四半期(累計)	16,865	61.6	2,110	291.0	2,090	195.7	1,455	960.3	99.67
通期	36,000	27.8	4,600	25.9	4,500	15.7	3,060	29.8	209.48

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 無

## 注記事項

- (1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動) : 無  
新規 社 (社名) 、 除外 社 (社名)
- (2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 : 有
- (3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示  
会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 無  
以外の会計方針の変更 : 無  
会計上の見積りの変更 : 無  
修正再表示 : 無

(4) 発行済株式数(普通株式)

期末発行済株式数(自己株式を含む)	2024年12月期1Q	14,836,691 株	2023年12月期	14,836,691 株
期末自己株式数	2024年12月期1Q	194,972 株	2023年12月期	196,237 株
期中平均株式数(四半期累計)	2024年12月期1Q	14,640,546 株	2023年12月期1Q	14,549,306 株

四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

### 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

(将来に関する記述等についてのご注意)

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、添付資料P.3「1.当四半期決算に関する定性的情報(3)連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。

○添付資料の目次

1. 当四半期決算に関する定性的情報	2
(1) 経営成績に関する説明	2
(2) 財政状態に関する説明	3
(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明	3
2. 四半期連結財務諸表及び主な注記	4
(1) 四半期連結貸借対照表	4
(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書	6
四半期連結損益計算書	
第1四半期連結累計期間	6
四半期連結包括利益計算書	
第1四半期連結累計期間	7
(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項	8
(継続企業の前提に関する注記)	8
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	8
(四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用)	8
(重要な後発事象)	8
(セグメント情報等)	9
3. 補足情報	10
(受注状況)	10

## 1. 当四半期決算に関する定性的情報

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において判断したものであります。

### (1) 経営成績に関する説明

当第1四半期連結累計期間における経営環境は、地政学リスクの高まり、原材料の高騰や不安定な為替相場など、依然として先行き不透明な状況で推移いたしました。

当社グループが属する半導体業界におきましては、情報通信技術の発展などに伴い、今後もアドバンスドパッケージ向け半導体やパワー半導体の需要は堅調に推移すると考えられます。

このような状況のなか当社グループは、中長期的な成長に向けて、顧客ニーズに対応した装置の開発や生産活動に注力してまいりました。

以上の結果、当第1四半期連結累計期間における売上高は59億5百万円（前年同期比52.8%増）、営業利益5億70百万円（前年同期は1億36百万円の営業損失）、経常利益6億62百万円（前年同期は2億31百万円の経常損失）、親会社株主に帰属する四半期純利益4億25百万円（前年同期は2億19百万円の親会社株主に帰属する四半期純損失）となりました。

セグメントごとの経営成績は、次のとおりであります。

#### （プロセス機器事業）

半導体装置部門につきましては、一部で検収の遅れが発生しているものの、売上高は15億16百万円（前年同期比210.2%増）となりました。

搬送装置部門につきましては、半導体メーカーの設備投資が鈍化している影響を受け、売上高は17億21百万円（前年同期比5.7%減）となりました。

洗浄装置部門につきましては、ウェーハメーカーの設備投資の鈍化や、装置の検収が遅れている影響があるものの、売上高は6億8百万円（前年同期比27.8%増）となりました。

コーター部門につきましては、遅延していた装置の検収が進み、売上高は15億26百万円（前年同期は89百万円）となりました。

以上の結果、プロセス機器事業の売上高は53億74百万円（前年同期比86.6%増）、営業利益7億30百万円（前年同期は62百万円の営業損失）となりました。

#### （金型・樹脂成形事業）

金型・樹脂成形事業につきましては、スマートフォンやパソコン向けの需要が落ち込み、コネクタメーカーの在庫調整が長引いていることから、売上高は1億50百万円（前年同期比57.9%減）、営業損失52百万円（前年同期は8百万円の営業利益）となりました。

#### （表面処理用機器事業）

表面処理用機器事業につきましては、当第1四半期連結累計期間の売上に計上予定の案件が少なかったことや、検収が遅延していることから、売上高は3億81百万円（前年同期比39.2%減）、営業損失1億31百万円（前年同期は58百万円の営業損失）となりました。

(2) 財政状態に関する説明

(資産)

当第1四半期連結会計期間末における流動資産は416億66百万円となり、前連結会計年度末に比べ22億45百万円増加しました。主な要因は、「電子記録債権」の増加14億1百万円、「棚卸資産」の増加14億7百万円によるものであります。有形固定資産は72億11百万円となり、前連結会計年度末に比べ2億3百万円増加しました。主な要因は、「その他」の増加1億77百万円によるものであります。無形固定資産は1億44百万円となり、前連結会計年度末より12百万円減少しました。主な要因は、「ソフトウェア」の減少10百万円によるものであります。投資その他の資産は8億77百万円となり、前連結会計年度末に比べ34百万円増加しました。主な要因は、「繰延税金資産」の増加22百万円、「その他」の増加12百万円によるものであります。

これらの結果、当第1四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ24億70百万円増加し、498億99百万円となりました。

(負債)

当第1四半期連結会計期間末における流動負債は205億27百万円となり、前連結会計年度末に比べ8億52百万円の減少となりました。主な要因は、「契約負債」の増加33億51百万円、「支払手形及び買掛金」の減少4億49百万円、「電子記録債務」の減少1億57百万円、「短期借入金」の減少28億81百万円、「未払法人税等」の減少7億12百万円によるものであります。

固定負債は88億2百万円となり、前連結会計年度末に比べ28億50百万円の増加となりました。主な要因は、「長期借入金」の増加27億96百万円によるものであります。

これらの結果、当第1四半期連結会計期間末の負債総額は、前連結会計年度末に比べ19億97百万円増加し、293億30百万円となりました。

(純資産)

当第1四半期連結会計期間末における純資産合計は205億68百万円となり、前連結会計年度に比べ4億72百万円の増加となりました。主な要因は、「為替換算調整勘定」の増加3億67百万円によるものであります。

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

連結業績予想につきましては、2024年2月13日に公表いたしました「2023年12月期決算短信〔日本基準〕（連結）」の2024年12月期の連結業績予想（2024年1月1日～2024年12月31日）から変更はしていません。

2. 四半期連結財務諸表及び主な注記

(1) 四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

	前連結会計年度 (2023年12月31日)	当第1四半期連結会計期間 (2024年3月31日)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
現金及び預金	6,899,779	7,828,452
受取手形及び売掛金	5,674,454	4,910,956
電子記録債権	2,712,839	4,114,291
棚卸資産	22,173,970	23,581,225
その他	1,959,636	1,231,282
流動資産合計	39,420,680	41,666,208
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物（純額）	3,765,877	3,754,161
機械装置及び運搬具（純額）	1,126,533	1,156,144
土地	1,288,477	1,296,394
その他（純額）	826,849	1,004,474
有形固定資産合計	7,007,738	7,211,175
無形固定資産		
ソフトウェア	106,467	95,601
その他	51,307	49,337
無形固定資産合計	157,774	144,939
投資その他の資産		
投資有価証券	66,921	66,698
繰延税金資産	359,900	382,110
その他	420,639	433,225
貸倒引当金	△4,797	△5,013
投資その他の資産合計	842,665	877,020
固定資産合計	8,008,177	8,233,135
資産合計	47,428,858	49,899,343

(単位：千円)

	前連結会計年度 (2023年12月31日)	当第1四半期連結会計期間 (2024年3月31日)
<b>負債の部</b>		
流動負債		
支払手形及び買掛金	2,098,819	1,649,230
電子記録債務	4,097,812	3,939,839
短期借入金	6,436,717	3,555,660
未払金	1,472,832	1,335,502
未払法人税等	1,023,245	311,102
契約負債	5,246,027	8,597,874
賞与引当金	328,488	475,344
製品保証引当金	454,568	394,653
株式給付引当金	6,869	7,668
その他	214,981	260,960
流動負債合計	21,380,362	20,527,835
固定負債		
長期借入金	5,075,329	7,871,610
株式給付引当金	284,299	294,379
役員退職慰労引当金	25,179	26,180
退職給付に係る負債	68,343	70,425
資産除去債務	187,778	199,188
その他	311,762	341,033
固定負債合計	5,952,693	8,802,818
負債合計	27,333,055	29,330,653
<b>純資産の部</b>		
株主資本		
資本金	3,556,896	3,556,896
資本剰余金	3,415,301	3,415,301
利益剰余金	12,197,637	12,266,673
自己株式	△311,894	△309,956
株主資本合計	18,857,940	18,928,914
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	30	△223
為替換算調整勘定	909,862	1,277,630
その他の包括利益累計額合計	909,892	1,277,407
非支配株主持分	327,969	362,367
純資産合計	20,095,803	20,568,689
負債純資産合計	47,428,858	49,899,343

(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書  
 (四半期連結損益計算書)  
 (第1四半期連結累計期間)

(単位：千円)

	前第1四半期連結累計期間 (自 2023年1月1日 至 2023年3月31日)	当第1四半期連結累計期間 (自 2024年1月1日 至 2024年3月31日)
売上高	3,864,643	5,905,783
売上原価	2,881,100	4,022,560
売上総利益	983,543	1,883,222
販売費及び一般管理費	1,120,216	1,312,692
営業利益又は営業損失(△)	△136,673	570,530
営業外収益		
受取利息	1,286	5,004
受取賃貸料	1,772	-
為替差益	-	100,620
補助金収入	78	-
その他	3,000	6,168
営業外収益合計	6,138	111,793
営業外費用		
支払利息	9,709	16,453
為替差損	82,520	-
その他	8,441	3,779
営業外費用合計	100,671	20,232
経常利益又は経常損失(△)	△231,207	662,090
特別利益		
固定資産売却益	12,803	-
特別利益合計	12,803	-
税金等調整前四半期純利益又は 税金等調整前四半期純損失(△)	△218,403	662,090
法人税等	△1,610	220,797
四半期純利益又は四半期純損失(△)	△216,793	441,292
非支配株主に帰属する四半期純利益	3,114	16,220
親会社株主に帰属する四半期純利益又は 親会社株主に帰属する四半期純損失(△)	△219,908	425,072

(四半期連結包括利益計算書)  
(第1四半期連結累計期間)

(単位：千円)

	前第1四半期連結累計期間 (自 2023年1月1日 至 2023年3月31日)	当第1四半期連結累計期間 (自 2024年1月1日 至 2024年3月31日)
四半期純利益又は四半期純損失(△)	△216,793	441,292
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	7	△253
為替換算調整勘定	151,652	385,945
その他の包括利益合計	151,660	385,691
四半期包括利益	△65,133	826,984
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	△74,622	792,586
非支配株主に係る四半期包括利益	9,488	34,397

(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。

(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)

該当事項はありません。

(四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用)

税金費用については、当第1四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

I 前第1四半期連結累計期間(自 2023年1月1日 至 2023年3月31日)

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報

(単位:千円)

	報告セグメント			合計	調整額 (注) 1	四半期連結損益 計算書計上額 (注) 2
	プロセス機器 事業	金型・樹脂 成形事業	表面処理用 機器事業			
売上高						
半導体装置	489,029	—	—	489,029	—	489,029
搬送装置	1,825,209	—	—	1,825,209	—	1,825,209
洗浄装置	476,352	—	—	476,352	—	476,352
コーター	89,199	—	—	89,199	—	89,199
金型・樹脂成形	—	357,599	—	357,599	—	357,599
表面処理用機器	—	—	627,252	627,252	—	627,252
顧客との契約から生じる収益	2,879,791	357,599	627,252	3,864,643	—	3,864,643
その他の収益	—	—	—	—	—	—
外部顧客への売上高	2,879,791	357,599	627,252	3,864,643	—	3,864,643
セグメント間の内部売上高 又は振替高	128,334	77,323	1,102	206,759	△206,759	—
計	3,008,125	434,922	628,354	4,071,402	△206,759	3,864,643
セグメント利益又は損失 (△)	△62,630	8,174	△58,037	△112,494	△24,179	△136,673

- (注) 1. セグメント利益又は損失(△)の調整額は、セグメント間取引に係る未実現利益の調整であります。  
2. セグメント利益又は損失(△)の合計額は、四半期連結損益計算書の営業損失と一致しております。

II 当第1四半期連結累計期間(自 2024年1月1日 至 2024年3月31日)

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報

(単位:千円)

	報告セグメント			合計	調整額 (注) 1	四半期連結損益 計算書計上額 (注) 2
	プロセス機器 事業	金型・樹脂 成形事業	表面処理用 機器事業			
売上高						
半導体装置	1,516,732	—	—	1,516,732	—	1,516,732
搬送装置	1,721,895	—	—	1,721,895	—	1,721,895
洗浄装置	608,741	—	—	608,741	—	608,741
コーター	1,526,734	—	—	1,526,734	—	1,526,734
金型・樹脂成形	—	150,532	—	150,532	—	150,532
表面処理用機器	—	—	381,145	381,145	—	381,145
顧客との契約から生じる収益	5,374,104	150,532	381,145	5,905,783	—	5,905,783
その他の収益	—	—	—	—	—	—
外部顧客への売上高	5,374,104	150,532	381,145	5,905,783	—	5,905,783
セグメント間の内部売上高 又は振替高	1,534	82,049	—	83,583	△83,583	—
計	5,375,638	232,581	381,145	5,989,366	△83,583	5,905,783
セグメント利益又は損失 (△)	730,449	△52,113	△131,253	547,083	23,446	570,530

- (注) 1. セグメント利益又は損失(△)の調整額は、セグメント間取引に係る未実現利益の調整であります。  
2. セグメント利益又は損失(△)の合計額は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。

### 3. 補足情報

(受注状況)

当第1四半期連結累計期間の受注状況をセグメントごとに示すと次のとおりであります。

#### 1. 受注高

セグメントの名称	前第1四半期連結累計期間 (自 2023年1月1日 至 2023年3月31日) (千円)	当第1四半期連結累計期間 (自 2024年1月1日 至 2024年3月31日) (千円)	前年同期比 (%)
プロセス機器事業	4,182,180	2,433,777	58.2
半導体装置	2,058,642	419,071	20.4
搬送装置	1,757,802	1,700,812	96.8
洗浄装置	364,985	301,978	82.7
コーター	749	11,914	1,589.3
金型・樹脂成形事業	308,504	150,533	48.8
表面処理用機器事業	734,512	410,855	55.9
合計	5,225,196	2,995,166	57.3

(注) 上記の金額には消費税等は含まれておりません。

#### 2. 受注残高

セグメントの名称	前第1四半期連結累計期間 (自 2023年1月1日 至 2023年3月31日) (千円)	当第1四半期連結累計期間 (自 2024年1月1日 至 2024年3月31日) (千円)	前年同期比 (%)
プロセス機器事業	30,936,980	28,400,478	91.8
半導体装置	11,879,635	16,317,483	137.4
搬送装置	5,951,417	4,343,229	73.0
洗浄装置	8,532,891	5,927,364	69.5
コーター	4,573,035	1,812,400	39.6
金型・樹脂成形事業	277,367	156,229	56.3
表面処理用機器事業	8,471,393	8,516,882	100.5
合計	39,685,741	37,073,590	93.4

(注) 上記の金額には消費税等は含まれておりません。